

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-032

# 通富微电子股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员未提出异议；公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,973,574,270.13	1,742,443,305.38	70.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,676,598.46	85,488,306.67	0.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,874,055.16	34,605,791.89	6.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	330,578,682.88	672,435,612.70	-50.84%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.26%	-0.10%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,188,262,616.37	11,203,124,861.10	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,994,916,855.09	3,918,393,476.39	1.95%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,820		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	31.25%	303,967,802	0	质押	80,580,000
富士通(中国)有限公司	境内非国有法人	21.38%	207,991,680	0		
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	其他	3.80%	37,000,000	0		
紫光集团有限公司	国有法人	3.30%	32,094,302	0		
山西证券股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	10,000,000	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	0.55%	5,378,247	0		
常州机动车驾驶员培训中心有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,743,682	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.46%	4,500,797	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	其他	0.30%	2,944,662	0		
高金龙	境内自然人	0.25%	2,397,164	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：第 1 名和第 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (1) 概述

2017年上半年，中国半导体行业继续呈现快速增长的态势，根据中国半导体行业协会统计，2017年1-6月中国集成电路产业销售额为2,201.3亿元，同比增长19.1%。其中，设计业同比增长21.1%，销售额为830.1亿元；制造业增速依然最快达到25.6%，销售额为571.2亿元；封装测试业销售额800.1亿元，同比增长13.2%。

公司抓住机遇，乘势而上，围绕2017年经营目标以及“科学发展布局，集团协同发展”的公司总体战略部署要求，坚持开拓创新，抢抓机遇，在市场拓展、技术进步、营运绩效提升、人才引进培养、智能制造与创新管理等方面均取得了良好成绩。上半年，公司崇川工厂业绩大幅增长，实现营业收入16.51亿元，同比增长29.21%；实现营业利润1.33亿元，同比增长572.36%；净利润1.33亿元，同比增长60.60%。同时，2016年4月29日，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，2016年上半年仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5、6月两个月营业收入，而2017年上半年合并了通富超威苏州、通富超威槟城1-6月营业收入。在上述利好因素的推动下，2017年1-6月份公司整体实现营业收入29.74亿元，同比增长70.66%。因南通通富、合肥通富尚在上量阶段，前期投入大；通富超威苏州、通富超威槟城为应对AMD新产品及新客户新需求，加大设备投入，对整体盈利水平产生了一定影响；2017年1-6月份公司整体实现净利润1.22亿元，同比增加10.28%，归属于母公司股东的净利润0.86亿元，同比增加0.22%。

##### (一) 开拓创新，抢抓市场机遇

上半年，公司在继续扩大与重点客户的战略合作的同时，积极开拓新客户、导入新项目。欧美、亚太、国内各销售区域都取得了喜人的成绩，欧美同比增幅20%以上；亚太同比增幅50%以上；国内同比增幅10%以上；成功导入十多家新客户。

上半年，客户对于公司的成长持续给予充分的肯定。公司获展锐合格供应商认证；成为深圳市汇顶科技股份有限公司触控产品线IH最佳供应商；与昂宝电子（上海）有限公司建立战略合作，成为其最大外包商。

##### (二) 以市场应用为导向，加快创新成果研发与转化

上半年，公司先后启动2000wire unit产品、Cu wire to Cu pad bonding 等新项目研发，包括中高功率电源模块、多媒体FCBGA/FCCSP、大数据计算产品在内的多个新项目顺利导入；通富超威苏州、通富超威槟城成功开发并开始生产14纳米、16纳米工艺技术产品，7纳米工艺正在研发中。

科技专项推进进展顺利。上半年完成02专项、科技、技改等各类项目（产品/资质/奖项等）申报、检查及验收70余项，

新增到账资金2,097.66万元。

上半年，公司新增专利授权32件：其中中国发明专利25件、实用新型3件、美国发明4件。截至报告期末，公司已累计申请648件，累计授权专利329件。

### （三）完善基地布局与运营提升，促进集团化、规模化发展

上半年，在战略布局方面，公司五大生产基地发展态势良好：崇川总部业务持续稳定增长；苏通工厂、合肥工厂顺利上量生产，苏通工厂运行稳定，完成PBGA生产线的材料准备以及设备安装调试与验收，重点客户的3个重点品种顺利导入量产，第2季度月平均销售收入环比增长率达75%；合肥工厂顺利完成首批国内客户产品增量工作，同时完成国外客户工厂认证，进入小批量量产模式，合肥工厂考核一次通过率100%，为实现新客户导入，老客户转产提供了基础保障；通富超威苏州、通富超威槟城整合顺利，承接AMD新产品的同时，积极导入新客户；为顺应行业发展趋势，公司计划与厦门半导体投资集团有限公司共同出资，在厦门市海沧区投资厦门通富微电子有限公司，厦门通富微电子有限公司初始注册资本为7亿元，其中，公司出资0.7亿元，对接华南地区的晶圆厂和设计公司未来的封测需求。

在产品布局方面：从横向看，继续扩大现有产品的产能，以满足客户日益紧迫的订单需求；从纵向看，不断布局先进封装，除扩充现有Bumping线，还将计划在厦门建设一条新的铜凸块生产线；另外，我们紧盯国家战略和市场需求，在LCD驱动、存储器等产品方面进行布局。

### （四）员工队伍不断扩大、人才引进与融合齐头并进

产业布局是规划，并购重组是手段，而人才队伍建设才是公司立足未来之本。

上半年，公司共引进高端人才16名，招聘管技人员270余人、非管技人员1300余人，为实现公司集团化发展、规模化生产，提供了保障。

同时，公司积极开展了“水乳交融”活动，通过组织一系列的现场参观/交流会/学习会，加快推进总部职能部门与下属控制公司的融合、引进人才与本土人才的融合，相互学习，共同改善，共同进步，大大加强了集团的凝聚力，提升企业的软实力。

### （五）加快智能工厂建设，推进智能制造系统的全面升级

公司深入贯彻“制造强国”和“网络强国”等国家战略部署，在推行“中国制造2025”方面，积极布局智能制造，不断推进融合发展，力求在工业4.0时代掌握新的竞争优势。上半年，公司完成了制造执行系统的手机移动端开发，已在部分工序实现了远程监控变更管理；建立了材料编码管理，为成本核算、材料管控提供保障；完成了采购等24个流程的系统审批工作，提升了办公效率和管理水平。

2017年5月18日，公司与英飞凌科技（中国）有限公司签署战略合作协议，通过分享德国工业4.0的经验以及相关智能制造实践，在合肥工厂建立名为“自英飞凌转移工业4.0知识”的智能制造示范生产线，进一步提升公司制造能力和生产效率。目前，前期设计工作在正常进行中。

展望下半年，公司将继续站在国家战略和企业战略的发展高度，开拓创新；以市场为导向，认真组织好下半年的生产经营工作，力争全面实现全年生产经营目标。

## （2）主营业务分析

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,973,574,270.13	1,742,443,305.38	70.66%	主要系公司原有业务增长导致营业收入较去年同期增长，同时，2016年4月29日，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，2016年上半年仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5、6月两个月营业收入，而2017年上半年合并了通富超威苏州、通富超威槟城1-6月营业收入所致。
营业成本	2,517,385,649.56	1,422,737,377.88	76.94%	主要系公司原有业务增长导致营业成本较去年同期增长，同时，2016年4月29日，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，2016年上半年仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5、6月两个月营业成本，而2017年上半年合并了通富超威苏州、通富超威槟城1-6月营业成本所致。

销售费用	17,283,011.91	11,246,305.35	53.68%	主要系公司加大市场开拓力度所致。
管理费用	311,290,058.58	239,934,471.00	29.74%	主要系 2016 年 4 月 29 日,公司完成了收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权交割工作, 2016 年上半年仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城 5、6 月两个月管理费用, 2017 年上半年合并了通富超威苏州、通富超威槟城 1-6 月管理费用所致。
财务费用	80,131,020.29	24,351,379.06	229.06%	主要系公司扩大业务规模,增加银行借款导致利息支出增加,以及汇率波动导致汇兑损失增加所致。
所得税费用	-12,395,934.05	7,611,021.62	-262.87%	主要系可抵扣的递延所得税费用增加所致。
研发投入	185,037,973.10	133,034,701.28	39.09%	主要系公司根据市场需求情况,加大了科技项目研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	330,578,682.88	672,435,612.70	-50.84%	主要系 2016 年 6 月末通富超威苏州、通富超威槟城集中收回 AMD 在交割前所欠货款,使 2016 年上半年经营现金流入增大,而 2017 年上半年为正常回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-758,820,245.50	-3,037,571,789.72	75.02%	主要系去年同期并购 AMD 苏州及 AMD 槟城支付并购款,造成投资活动产生的现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	114,142,942.07	3,180,143,956.57	-96.41%	主要系去年同期公司收到国家集成电路产业基金投资款、合肥海恒集团与合肥产业基金投资款及融资租赁款,今年同期未发生同类业务所致。
现金及现金等价物净增加额	-313,169,430.04	792,508,293.20	-139.52%	主要系与去年同期相比,经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额减少,综合影响所致。

## 营业收入构成

单位: 元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,973,574,270.13	100%	1,742,443,305.38	100%	70.66%
分行业					
集成电路封装测试	2,911,493,073.29	97.91%	1,737,186,449.18	99.70%	67.60%
其他业务	62,081,196.84	2.09%	5,256,856.20	0.30%	1,080.96%
分产品					
集成电路封装测试	2,911,493,073.29	97.91%	1,737,186,449.18	99.70%	67.60%
其他业务	62,081,196.84	2.09%	5,256,856.20	0.30%	1,080.96%
分地区					
中国境内	384,111,541.45	12.92%	347,801,266.84	19.96%	10.44%
中国境外	2,527,381,531.84	84.99%	1,389,385,182.34	79.74%	81.91%

## 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

公司原有业务营业收入较去年同期增长。同时, 2016年4月29日, 公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作, 自2016年5月起将其纳入合并报表范围。因此2016年上半年仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5、6月两个月营业收入, 而2017年上半年合并了通富超威苏州、通富超威槟城1-6月营业收入。在上述利好因素的推动下, 公司2017年1-6月份整体实现销售收入297,357.43万元, 较去年同期增加70.66%。

### (3) 核心竞争力分析

公司制定了以集成电路封装测试为主业的发展战略，致力成为“中国第一、世界一流”的集成电路封装测试企业，坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”。公司历来重视市场开拓和技术创新，随着客户结构的优化，不断推出满足市场需求、高技术、高附加值的产品。经过多年的“蓄力”，公司在国内同行中的综合优势进一步提升。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体详见公司《2016年年度报告》核心竞争力分析章节。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2017年8月24日